

令和3年4月15日

青色半導体レーザー接合加工研究会
一般会員各位

青色半導体レーザー接合加工研究会
会長 塚本 雅裕

「青色半導体レーザー接合加工研究会」第1回セミナーのご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さてこのたび、本研究会では「第1回セミナー」を開催することとなりましたので、ご案内申し上げます。

第1回セミナーでは、下記の通り「青色半導体レーザーの技術動向（SIP及びNEDOプロの概要）」
「LMDプロセスへの青色半導体レーザーの適用」をテーマとして開催いたします。

一般会員の皆様にご参加を賜りたくご案内を申し上げます。皆様のご参加を(要事前申込)お待ちしております。

敬具

記

日 時：2021年4月27日(火) 13:30～15:30

会 場：オンライン Webex

テ ー マ：青色半導体レーザーの技術動向（SIP及びNEDOプロの概要）
LMDプロセスへの青色半導体レーザーの適用

申込締切日：2021年4月23日（金）12:00 まで

申 込 先：青色半導体レーザー接合加工研究会 事務局

E-mail：bluelaser2020@jwri.osaka-u.ac.jp

「青色半導体レーザー接合加工研究会」第1回セミナー 参加申込書

申込締切日：2021年4月23日（金）12:00 まで

企業名	
ご参加者氏名 E-mail	
ご参加者氏名 E-mail	

以上